

令和4年度 京都実装技術研究会オープニングセミナーの開催について

令和4年6月6日
京都府中小企業技術センター
担当: 応用技術課
電話: 075-315-8634

京都府中小企業技術センターでは、電子機器の生産に深く関わる技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマとして、その解決を目的とした「京都実装技術研究会」を設置しています。

この度令和4年度の会員を募集するため、オープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- 1 日 時 令和4年6月30日(木) 13:30~15:30
- 2 開催方式 Web / 会場参加 併用 (講師はWebでのご講演です)
- 3 会 場 京都府産業支援センター 5階 研修室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)
- 4 内 容

○半導体産業は世界の安全保障、サプライチェーンの要になって来た！
～100兆円の巨大市場に向けて爆裂的に成長し、設備投資急拡大

講師 ^{いずみや} 泉谷 ^{わたる} 渉 氏 / 株式会社産業タイムズ社 代表取締役会長

半導体を制するものは世界を制する！これは今や世界各国の首脳部がコメントする言葉である。安全保障も政治経済もはたまた軍事防衛も、すべてのサプライチェーンは半導体が担うと言っても過言ではない。半導体産業はSDGs革命、IOT革命のコアであり次世代自動車の実現においても重要な役割を果たす。ここ10年のうちには100兆円の巨大市場を構築するのは確実であり、設備投資も急拡大することで世界経済に与えるインパクトは並大抵のものではない。今回講演では、半導体における日本の役割を中心に生産・投資の両面から現状および将来展望を最新取材をベースにリポートする。

- 5 定 員 Web: 応募状況により調整 会場: 若干名
- 6 参加費 無 料
- 7 申込締切 令和4年6月29日(水) まで
- 8 申 込 先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp
※ホームページ(<https://www.kptc.jp/>)からも申込みができます。

